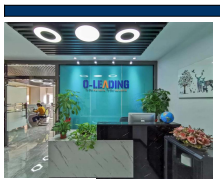
Benvenuto in O-Leading

O-Leading si impegna per essere il partner della soluzione one-stop nella catena di fornitura EMS, tra cui progettazione PCB, fabbricazione PCB e assemblaggio PCB (PCBA). Forniamo alcune delle più avanzate tecnologie PCB, tra cui PCB HDI, PCB multistrato, PCB rigidi-flessibili. Siamo in grado di supportare dal prototipo a rotazione rapida alla produzione media e di massa.
In generale, i nostri clienti globali sono molto colpiti dai nostri servizi: risposta rapida, prezzo competitivo e impegno per la qualità. Puntate un servizio locale più premium e una soluzione globale e il modo in cui O-leader in azione.
Guardando al futuro, O-Leading si concentrerà sull'innovazione e lo sviluppo della tecnologia di produzione elettronica come sempre e farà sforzi costanti sul servizio one-stop PCB e PCBA per fornire servizi di prima classe e creare più valore per i nostri clienti.
PARK CLIC SU QUESTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Descrizione del prodotto

Luogo d'origine:	Guangdong, Cina (continente)
Marchio:	O-leader
Materiale di base:	FR-4, Alluminio
Spessore della scheda:	0,3-3mm
Min. Larghezza della linea:	0,2 millimetri
Min. Spaziatura:	0,2 millimetri
Finitura:	ENIG+OSP
Min. Dimensione del foro:	0,2 millimetri
Rame:	0,5oz(0,35um)
Spessore di rame:	0,5 once-3 once
MOQ:	10 pezzi
Tecnica di modello:	produttore pcba assemblaggio pcb lamco di gerber
Tipo: design:	requisito del cliente
caratteristica:	PCB di controllo industriale
Finitura superficiale:	ena-(in immersione, OSP, HASL senza piombo
colore:	blu, rosso, verde, nero, giallo
applicabile a:	led, cellulare, condizionatori, lavatrici
certificato:	ISO9001, UL, RoHS, SGS(ENAU 10ha5
Q: CCTN:	10PCS-1000PCS
Area:	0,01 kg -5 kg

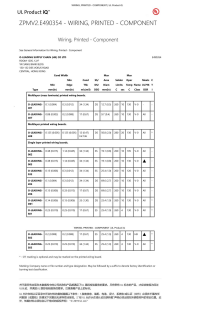
La nostra squadra



Factory PCB

Factory SMT

certificazioni



Imballaggio e consegna

Quick Turn Lead Time		
Layer Count	Lead Time	Special Requirement
1L,2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	8 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Capacità di processo

Funzionalità di produzione di PCB
Conteggio strati: 1- strato-32 strati
Spessore rame finito:1 / 2oz-12oz
Larghezza min linea / spaziatura interna:3.0mil / 3.0mil
Larghezza min linea / spaziatura esterna: 4.0mil / 4.0mil
Spessore PCB:0.3 mm-6.0 mm
Spessore della scheda:0.3-2 mm-6.0 mm
Dimensione massima del pannello (pallet): 635 * 1500mm
Dimensione minima del foro: 4mil
Tolleranza del foro Plated: +/- 3mil
Min.d / Burried Blind Via: 4mil
Materiale: Sovrapposizione, non conduttivo: Si
Materiale base: FR-4, FR-4hg Tg, Materiale privo di alogeni, Rogers, Base in alluminio,poliimmide, Rame pesante
Finiture superficiali: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, argento-immers,immersion Tin, dita d'oro, inchiostro al carbonio

Capacità di produzione SMT
Materiale PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, scheda a base di alluminio
Dimensione massima PCB: 320x460mm
Dimensione minima PCB: 50x50mm
Spessore PCB:0.5 mm-6.5 mm
Spessore della scheda:0.5-6mm
Dimensioni min componenti: 0201
Componente di dimensioni del chip standard: 0603 e superiori
Passo minimo del componente: 0.3mm
Passo minimo di giunzione: 0.3 mm
Passo palla BGA min: 0.4mm
Precisione di posizionamento: +/- 0.03 mm